

深圳市联得自动化装备股份有限公司
投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2024-018

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员 姓名	一、11月18日 第一场：现场调研 信达澳亚基金、华福证券共2人 第二场：现场调研 博时基金共1人 第三场：现场调研 中融基金共1人 第四场：现场调研 摩根士丹利基金共1人 二、11月19日 第一场：电话会议 鹏华基金、长江证券共2人 第二场：电话会议 国金基金共1人 第三场：电话会议 金鹰基金共1人
时间	2024年11月18日-11月19日
地点	线上：电话会议 线下：深圳基金公司会议室
上市公司接待人员 姓名	董事、副总经理：胡金先生 董事、董事会秘书：刘雨晴女士

投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况</p> <p>简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。</p> <p>二、投资者会议问答交流</p> <p>Q1：公司的产品线特别丰富，主要产品是什么？</p> <p>A1：公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、新能源设备的研发、生产、销售及服务。公司主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、覆膜设备、检测设备、大尺寸/超大尺寸 TV 整线设备、移动终端自动化设备、汽车智能座舱系统组装设备、Mini/Micro LED 芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、高精度拼接设备、半导体倒装设备、固晶设备、AOI 检测设备、引线框架贴膜设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及 pack 段整线自动化设备。</p> <p>Q2：2024 年前三季度业绩提升的主要原因是什么？</p> <p>A2：2024 前三季度，公司实现营业总收入 100,401.87 万元，较上年同期增长 13.37%。实现归属于上市公司股东净利润 19,503.86 万元，较上年同期增长 52.69%。公司的营收和利润呈现双增长的主要原因是：一是公司坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，并加速技术优势到产品的转化，优化产品结构，实现国产替代是公司业绩增长的主要因素。二是公司积极开拓海外市场，坚持差异化和高端化定位，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。三是公司持续优化管理流程，提升研、产、供、销的联动效率，不断强化内部协同，提升运营效率。坚持推行降本增效举措，推行精细化成本核算与管理，通过开源和节流相结合，提升人均创利水平。四是优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展。</p> <p>Q3：公司的研发模式是什么样的？研发费用占比多少？</p> <p>A3：公司主要采取自主研发模式，拥有经验丰富、创新能力强、稳定的专业研发团队，形成了完善的研发创新体系和稳固的知识产权保护体系。</p>
---------------	---

	<p>公司坚持以技术创新和产品创新为核心驱动力，以客户需求为导向，主要采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结合的方式。</p> <p>公司是一家注重技术研发与创新的国家级高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。为提升产品竞争力，公司不断加大研发投入，加强自主创新及新产品研发。截至 2024 年 9 月 30 日，公司研发支出 8,342.03 万元，占营业收入 8.31%。</p> <p>Q4：公司在三折屏供应链中提供的设备是否已经出货？</p> <p>A4：公司在三折屏供应链中，提供了贴合类工艺设备的整体解决方案，已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业，持续发挥技术领先优势，为“中国智造”贡献力量。</p> <p>Q5：请问公司在 MR 领域的布局情况及主要客户有哪些？</p> <p>A5：公司通过不断推陈出新打破技术壁垒，持续自主研发创新，研发的设备已经赢得了 VR/AR/MR 等新型显示领域客户的青睐。在 VR/AR/MR 显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系。</p> <p>Q6：公司在 Mini/Micro LED 显示领域主要生产哪些设备？</p> <p>A6：公司目前在 Mini/Micro LED 显示领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。</p> <p>Q7：在当前市场情况下，公司如何进一步拓展业务？</p> <p>A7：公司持续推动全球化业务的布局工作，在稳定国内市场领先优势及市场份额的前提下，积极开拓海外销售市场。公司凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系，获得了海内外大客户的广泛认可，并达成了深度合作。未来公司将持续开拓海外销售市场，进一步拓宽销售渠道，不断推进公司业务发展，以良好的经营业绩回报广大投资者。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-11-19